

제14회 한국진공학회 플라즈마 분과 워크숍

[차세대 플라즈마 반도체 공정 기술 동향] 사전등록신청서

■ 기본정보			등록 번호	(학회기재란)
성 명			국 적	
연락처	소 속			
	부 서		직 위	
	전 화		핸드폰	
	E-mail			
분 과	<input type="checkbox"/> 진공기술 <input type="checkbox"/> 표면 및 계면과학 <input type="checkbox"/> 플라즈마 및 디스플레이 <input type="checkbox"/> 반도체 및 박막 <input type="checkbox"/> 나노과학 및 바이오인터페이스 <input type="checkbox"/> 에너지기술			

■ 사전등록비

구 분	사전등록비
일반	<input type="checkbox"/> 130,000 원
학생	<input type="checkbox"/> 90,000 원

■ 납부 방법

<input type="checkbox"/> 계좌이체	예금주	(사)한국진공학회
	계좌번호	<input type="checkbox"/> 한국씨티은행 102-53127-254
		<input type="checkbox"/> 우리은행 126-118971-01-001
※ 등록자와 송금자가 다를 경우, 사무국으로 알려주시기 바랍니다.		
<input type="checkbox"/> 신용카드	카드번호	
	유효기간	년 월
	※ 삼성, 아멕스, 현대카드는 수기결제가 안되니, 현장에서 결제 요청 드립니다.	

* 문의사항은 학회 사무국(kvs@kvs.or.kr / 02-567-9486)으로 연락 바랍니다.

위와 같이 등록(납부)합니다.

2023. . .